



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony iPC
Typ produktu lub komponentu	Modular box PC
Skrócona nazwa urządzenia	Modular BOX PC basic Optimized
Zgodność gamy	IDisplay Modular Display HMIDM
Przeznaczenie akcesoriów / poszczególnych części	PC panel na HMIDM modular display
Nazwa procesora	Intel Atom E3930 upto 1.8 GHz
System operacyjny	Windows 10 IoT Enterprise 64 bitwielojęzyczny
Pakiet oprogramowania	Node-RED and system nodes restore IIoT Wiring Operating System Restore McAfee white listing installer cyber security license not included EcoStruxure secure connect advisor annual subscription cyber security license not included EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included EcoStruxure machine SCADA expert run time HMI/ SCADA on configured offer only EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Book mounting Flat mounting Montaż naścienny
Osprzęt orzechowywania danych	64 GB eMMC (soldered)
Opis pamięci	4 GB DDR3 RAM wewnętrzny (not expandable)
Ilość slotów	1 slot(s) for mini PCI Express full-size with optional interface plate,
Liczba slotów dostępnych do rozszerzeń	1,0 szczelina(y) dla mini PCIe
Rozdzielczość wyświetlacza	3200 x 2000 pixels przy 60 Hz
Zegar układu alarmowego	1...255 ms
Rodzaj chłodzenia	Bez wentylatora
Przyłącza elektryczne	Połączenia śrubowe, connector type: pin, 1 żyła, circuit application: ground - location: spód Złącze, connector type: SMA, 3 żył - location: góra
Połączenie typu zintegrowanego	Display port z 1 na przód Ethernet z 2 RJ45 Realtek 8111G, szybkość transmisji: 10/100/1000 Mbps na spód IEEE 1588 not supported Łącze szeregowo COM1 dla battery backup z 1 męskie SUB-D 9 RS232/422/485 na spód non-isolated Port USB 2.0 z 1,0 USB typ A, szybkość transmisji: 480 Mb/s na spód USB 3.0 port z 1,0 USB typ A, szybkość transmisji: 5 Gbit/s na spód TPM connector Ver 2.0 dla cyber security - hardware encryption TPM module HMIYMINATPM201 to be installed/default installed na motherboard
Cyber secured boot	Secure password boot UEFI
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) zasilanie 100...240 V prąd przemienne (AC) zasilanie
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	9,6...28,8 V
Prąd rozruchowy	2,03 A

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Pobór mocy w [W]	20,0 W (box) 15,0 W (with 4:3 12" display HMIDM6421) 16,0 W (with Wide 12" display HMIDM6521) 17,0 W (with 4:3 15" display HMIDM7421) 19,0 W (with Wide 15" display HMIDM7521) 20,0 W (with Wide 19" display HMIDM9521) 21,0 W (with Wide 22" display HMIDMA521)
Rodzaj sterowania	Przycisk WŁ/WYŁ
Główny typ	Basic Optimised
Głębokość	46 mm
Wysokość	150 mm
Szerokość	187 mm
Masa produktu	1,2 kg



Środowisko pracy

Normy	Klasa A grupa 1 IEC 55011 IEC 61000-6-4 IEC 61131-2 FCC Part 15 UL 60950
Certyfikacja produktu	CE[RETURN]CULus[RETURN]UL 60950 for IT equipments[RETURN]EAC[RETURN]CCC[RETURN]RCM
Znak jakości	CE
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na interferencję wysokiej częstotliwości conforming to IEC 61000-4 Zakłócona emisja pola klasa A conforming to IEC 55011 Przewodzenie i emisja promienista klasa A conforming to EN 55022
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C zgodnie z IEC 60068-2-2 -20...60 °C zgodnie z IEC 60068-2-14
Wilgotność względna	10...95 % nie kondensujący zgodnie z IEC 60068-2-30
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C (przez ustawienia domyślne) zgodnie z IEC 60068-2-2 0...50 °C flat mounting 0...45 °C na mini PCIe 0...45 °C flat mounting na mini PCIe
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m zgodnie z IEC 60664-1
Odporność na wibracje	2 gn (f = 5...500 Hz) eMMC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,400 cm
Szerokość opakowania 1	22,000 cm
Długość opakowania 1	32,500 cm
Waga opakowania 1	1,566 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	10,662 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS



WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

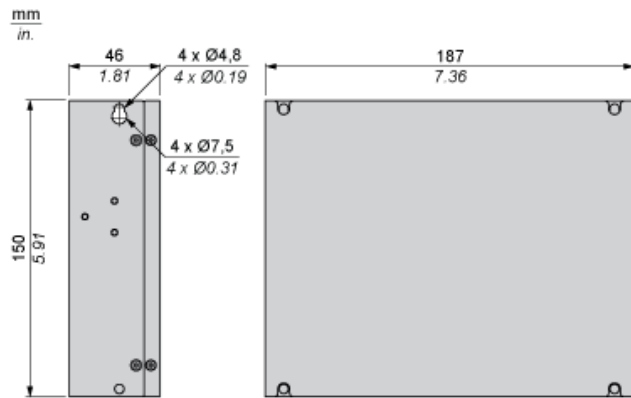
18 miesięcy

Karta danych technicznych HMIBMIEA5DD1101

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

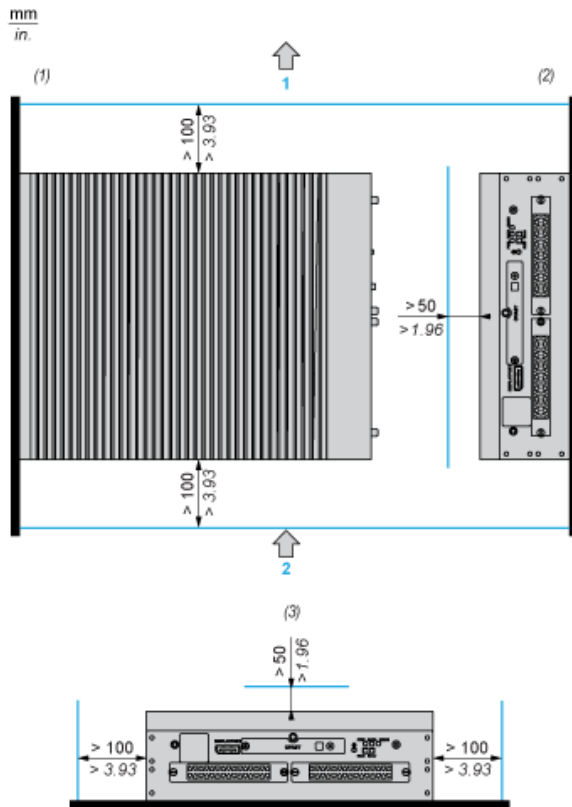


Karta danych technicznych HMIBMIEA5DD1101

produktu

Mounting and Clearance

Spacing Requirements



- 1 : Air out
- 2 : Air in
- (1) Book mounting : Vertical mounting with rear fixing
- (2) Wall mounting : Vertical mounting with side fixing
- (3) Horizontal mounting